



電材ジャーナル

第607号(2010年8月~10月)

目次

巻頭言「次世代の電気・電子機能材料における接着技術」.....	越智 光一.....	1
「電気・電子材料技術セミナー」プログラム.....	技術部会.....	2
第7回役立つマーケットセミナー開催結果報告	業務部会.....	4
第7回役立つマーケットセミナーアンケート集計結果報告	業務部会.....	5
日本電機工業会との技術交流会報告	阿部 倫也.....	7
IEC TC15 国際会議 出席報告.....	山野 芳昭.....	9
マーケットレポート「次世代照明市場動向と今後の展望」.....	岩間 公秀.....	15
マーケットレポート「スマートグリッドの将来展望」.....	山内 朗.....	20
Field「大型回転機製造に携わるものの一人から」.....	三尾 幸治.....	25
ものづくり伝承塾「回転機の絶縁 その1」.....	熊田 稔.....	26
コーヒブレイク「徒歩通勤の勧め」.....	炭山 宜也.....	31
絶縁材料史(チューブ編)その1「編組チューブの歴史」	黒田 庸一.....	32
絶縁材料史(フィラー編)その1「電気絶縁用シリカの黎明期」	水野 辰英.....	35
展示会報告「ECO-MANUFACTURE 2010」.....	篠崎 登.....	40
会員会社紹介「サンユレック株式会社」.....		42
豆知識「家庭の電気はなぜ交流なの?」.....	中島 和秀.....	43
活動抄録「理事会」「業務部会」「運営委員会」「編集委員会」「技術部会」 「外部委員会等出席報告」「IEC情報」.....		44
関連情報紹介「文献抄録」「官庁情報」「催物案内」「学会案内」.....		54
生産統計(2010年4~6月)		60

(広告掲載会社名) 京セラケミカル(株)、住友ベークライト(株)、東京下田工業(株)、
丸釜釜戸陶料(株)

*表紙デザイン:(書)向山 翠径

*表紙デザイン:(書)向山 翠径